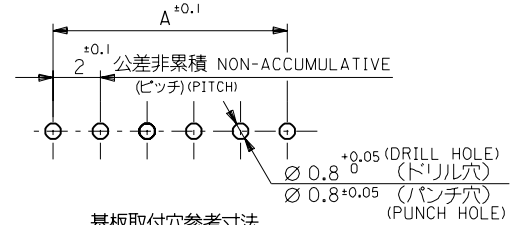
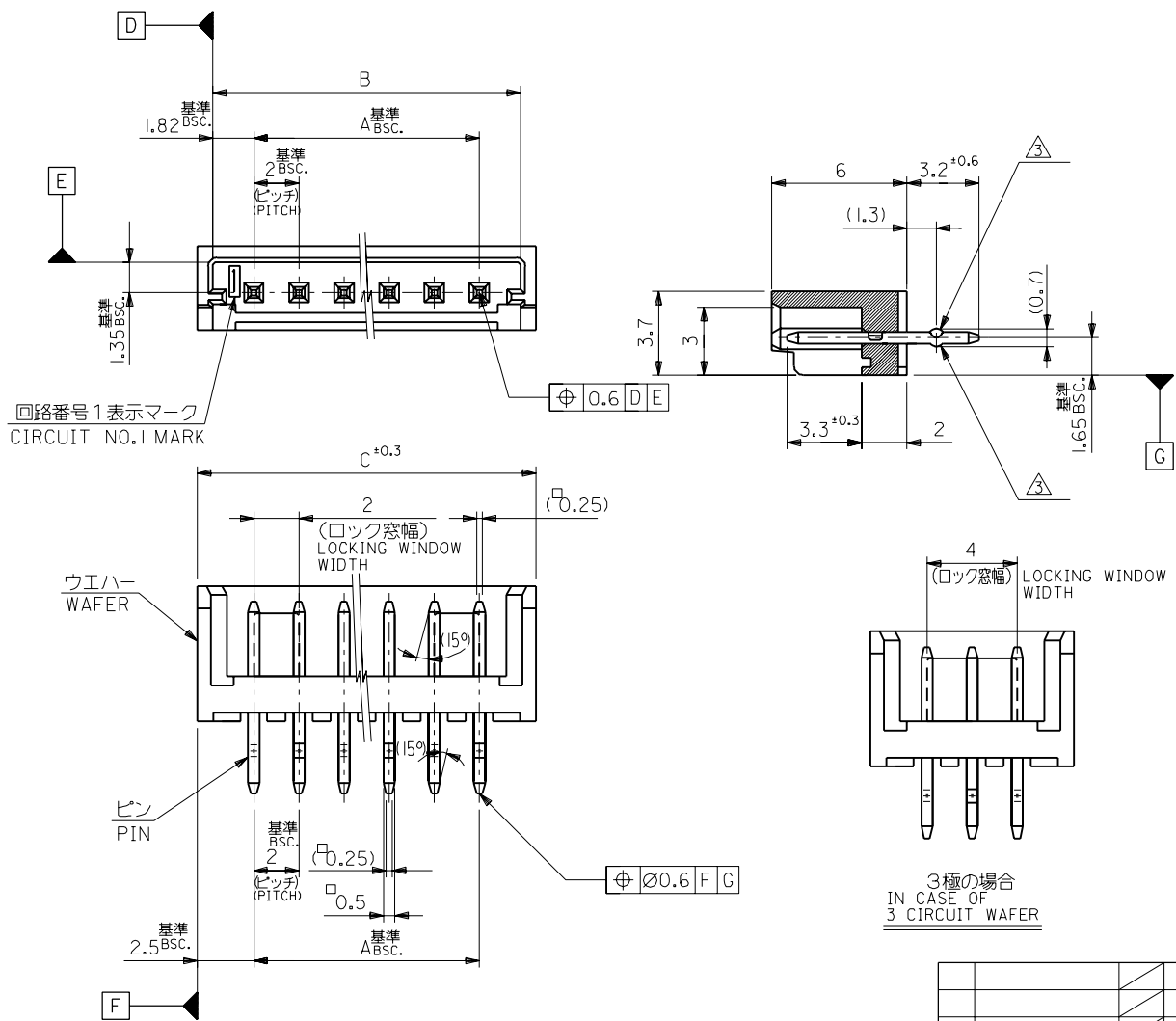


ENG. NO. SD-53290-***10

EDP NO.

SD-53290-***10

MXJ-8



基板取付穴参考寸法
RECOMMENDED P.C. BOARD
HOLE DIM.(REFERENCE)
(t = 1.6)

43	41.64	38	53290-2010	20
41	39.64	36	- 1910	19
39	37.64	34	- 1810	18
37	35.64	32	- 1710	17
35	33.64	30	- 1610	16
33	31.64	28	- 1510	15
31	29.64	26	- 1410	14
29	27.64	24	- 1310	13
27	25.64	22	- 1210	12
25	23.64	20	- 1110	11
23	21.64	18	- 1010	10
21	19.64	16	- 0910	9
19	17.64	14	- 0810	8
17	15.64	12	- 0710	7
15	13.64	10	- 0610	6
13	11.64	8	- 0510	5
11	9.64	6	- 0410	4
9	7.64	4	53290-0310	3
C	B	A	ENG. NO.	極数 CKT.

注記 NOTES

- 材料 MATERIAL
ウエハー : PBT (ガラス15%入り)
WAFFER : UL94V-0
ピン : 黄銅, 錫メッキ
PIN : BRASS, PRE-TINNED
- 炭合相手 : 52418-***10
MATE WITH
キンは全ピンに交互に付加。
SET KINK ALTERNATELY TO
ALL PIN.
- 各部のソリは0.2MAX.
CAMBER: 0.2MAX.

角度 ANGLE	$\pm 3^\circ$	B	変 更 REVISED (J30969)	T.I	93/9/23	材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	MOLEX JAPAN CO., LTD. 日本モレックス株式会社
30以上 OVER	± 0.3	A	変 更 REVISED (J00866)	T.I	90/8/21	仕上げ FINISH	— //	EDP. NO.
10以上 30未満 OVER UNDER	± 0.25	O	新規作成 RELEASED (J00558)	S.A	90/7/12	適用電線範囲 WIRE RANGE	— //	ENG. NO. SD-53290-***10
10未満 UNDER	± 0.2	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	被覆外径 INS. RANGE	— //	REV B
一般公差 GENERAL TOLERANCES			REVISION RECORD	DR. CHK.	DATE	DRAWN BY S. AIHARA	CHK'D BY T. ITO	TITLE 名称 2.0 BOARD TO BOARD CONN. WAFFER ASS'Y
			REVISION RECORD	DR. CHK.	DATE	APP'D BY M. FUKUSHIMA	SCALE — //	

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス (株) の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。